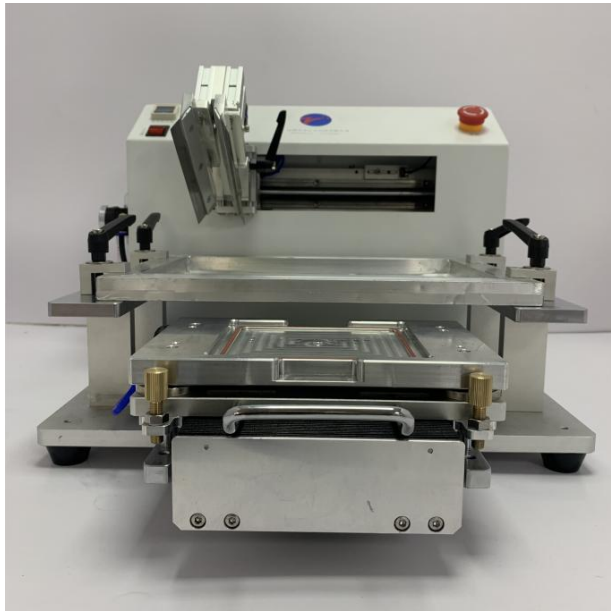




# 自动 BGA 植球机，半自动 BGA 刮锡机



BGA 刮锡机

## BGA 植球机简介

- 可实现批量 BGA 芯片植球加工，速度是手工植球的数倍。
- 使用 0.3MM--1MM 锡球均可实现批量上球生产。
- 同一底模一次同时可植锡多个芯片 4-300PCS。
- 扫球机采用倾斜式设计，斜式角度可调，让多余锡球可自流掉落。
- 刮锡机采用螺杆导轨电机刮锡，运行精准，速度可调。
- 下球底模与钢网间隙通过千分尺调节，精度可达 0.002MM。
- 更换芯片不同规格只需要更换底模板和钢网，操作简单。
- 钢网对位只需四根定位针，插孔对位，操作简单，无需复杂调节。
- 采用简单，低功耗真空吸气式固定芯片，重量轻、无噪音，不损伤芯片。
- 配备特制弹力防损芯片刮刀，适合各种芯片进行加工。
- 电器部分采用软件控制，线路简单，低故障率。
- 机器配备真空负压识别启动功能，避免误操作。
- 采用折叠式刮臂，重力可调，刮刀清洗方便。
- 精准铝材陷入式底模固定，循环加工，方便取拿。
- 所有精密部件全部采用进口 CNC 加工，实现微米级精度。



BGA 扫球机

## BGA 刮锡机规格参数

整机尺寸：730mm\*570mm\*365mm  
重量：48KG  
钢网尺寸：270\*380mm  
底座尺寸：145\*125\*42mm  
气压：0.8MPa  
设备电压：AC 220v 50HZ

## BGA 扫球机规格参数

整机尺寸：460mm\*450mm\*240mm  
重量：31KG  
钢网尺寸：270\*380mm  
底座尺寸：145\*125\*42mm  
气压：0.8MPa  
设备电压：AC 220v 50HZ

## 设备保修

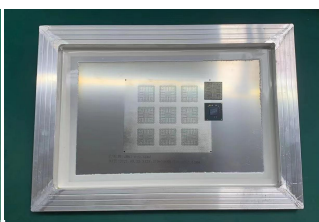
设备在正常使用情况下保修壹年，包含机器到工厂后的安装调试和人员培训。同时提供终生技术支持和服务。

## 配备清单

- |            |              |               |
|------------|--------------|---------------|
| 1) 工具箱 * 1 | 2) 毛扫 * 1    | 3) 清洗钢网牙刷 * 2 |
| 4) 螺丝刀 * 2 | 5) 内六角扳手 * 1 | 6) 钢网对位针 * 4  |



植球机底模



植球机钢网